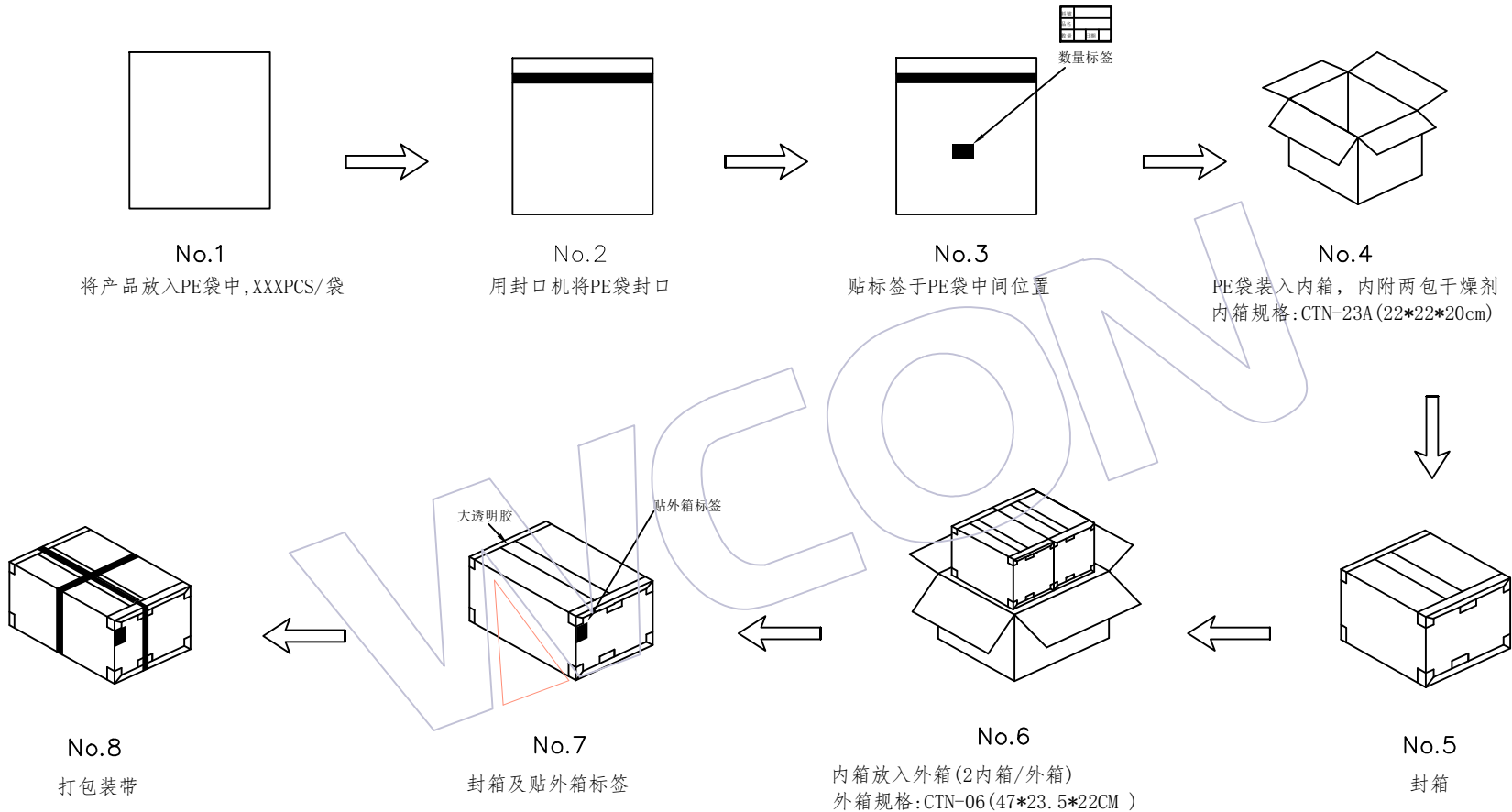


HSF



说明

1. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
2. 标签如客户有特殊要求,则按客户要求黏贴;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型,另出国内客户,未打包装带。
4. 未尽事宜依据交货注意事项。

变更 记录						零件图		颜色 COLOR	——	SCALE	1:1	 WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO.,LTD 料号 PART NO. WF4141-2WSXXW02 品名 TITLE: 4.14mm Wafer, Male, Double Row Vertical DIP, XFP, 袋装规范	
						X.		材质 MATERIAL	——	UNIT	mm		
						X.X	±0.10	设计 DESING	苏 珊	2023/03/16	SIZE		A4
						X.XX	±0.05	审核 CHECK			SHEET		1/1
						X.XXX	±0.02	核准 APPROVE			PROJ.		⊕
	A0	2023/03/16	NEW			Angle							
	版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	X.	± 2'	核准 APPROVE					
						DIM	TOL						